

### Type5 粉末が、極微小部品の実装を実現

Type 5 powder realizes packaging of microscopic components

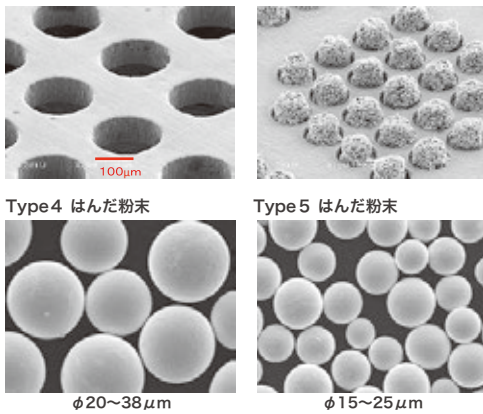
#### 特長

- 独自の微粉末とフラックスで、良好な印刷性を確保
- バラツキのない印刷性が、BGA接合での未融合を抑制
- 優れたハロゲンフリーが、大気リフローでもBGA未融合を抑制

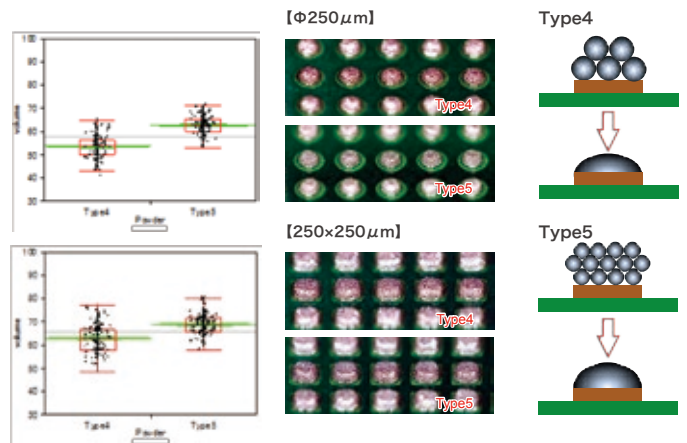


#### 仕様

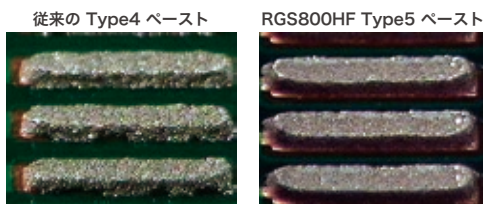
- ファインパターンでも良好な印刷性を確保



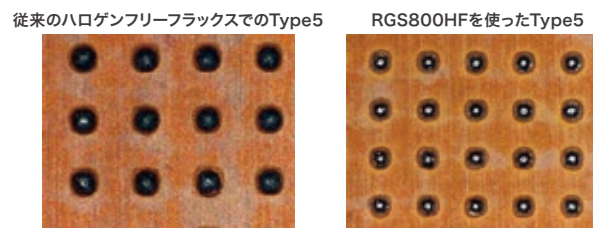
- Type5は充填率が高く、充分なはんだ量を確保



- 狭ピッチパターンでも短絡不良を抑制

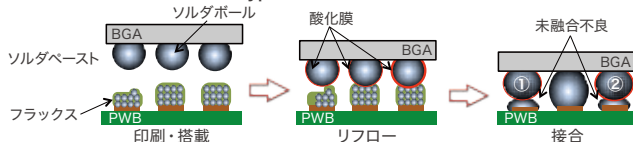


- 大気リフローが可能で、未融合も抑制



- 安定した印刷性は、はんだ量不足に起因する未溶融不良を防止します

#### ■ 従来ハロゲンフリーフラックスでのType5



#### ■ RGS800HFを使ったType5

